

### 3 通道自校正电容式触摸感应芯片

#### 1.概述

AI32 是 3 键的电容式触摸感应芯片，高低电平模式输出。芯片采用 SOP8 环保封装

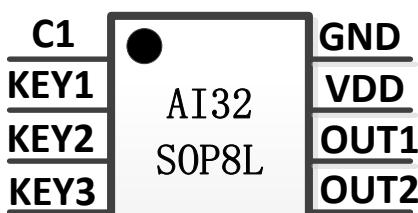
#### 1.1 应用

- ◆ 用于电视机、音响、显示器、玩具等家电和娱乐设备与工业控制设备

#### 1.2 特点

- 极高的灵敏度，可穿透 13mm 的玻璃，感应到手指的触摸
- 超强的抗干扰和 ESD 能力
- 外围电路简单，最少只需一个 4.7nf 电容，芯片即可正常工作
- 外围寄生电容自动校正
- 工作电压范围：2.5 ~ 5.5 V
- SOP8 环保封装

#### 1.3 封装



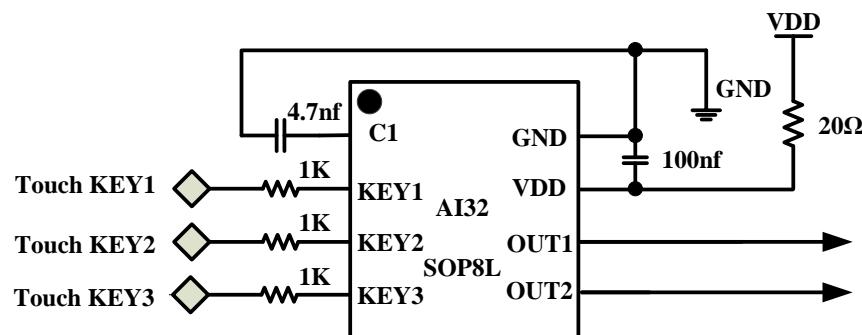
AI32引脚图

#### 1.4 引脚定义

NO.	PADNAME	Description	NO.	PADNAME	Description
1	C1	内部基准电容接口	8	GND	电源地
2	KEY1	触摸按键	7	VDD	正电源
3	KEY2		6	OUT1	数据通道 1 输出
4	KEY3		5	OUT2	数据通道 2 输出

输入	输出	键值	
		OUT2	OUT1
KEY1		0	0
KEY2		0	1
KEY3		1	0
无按键		1	1

## 1.5 典型应用



1. C1 是内部基准电容，推荐使用 4.7nf NPO 材质电容。

## 2. 绝对最大值

参数	范围	单位
VDD 电压	-0.3~6.0	V
输入输出电压	-0.3~6.0	V
工作温度范围	-40~85	°C
存储温度范围	-55~150	°C
ESD, HUM	≥8000	V

## 3. 电气参数特性(无特殊说明, Ta=25°C, VDD=5V)

符号	参数描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
VDD	工作电压		2.5		5.5	V
I_sleep	睡眠模式工作电流	VDD=3.0V		45		uA
I_vdd	工作电流	VDD=3.0V		0.8		mA
		VDD=5.0V		1.6		mA
T_init	上电初始化时间			400		μs
C_in	芯片感应电容范围		0.2		200	pF

## 4. 功能描述

### 4.1 初始化

芯片上电复位后，只需约 400ms 就可以计算出环境参数和自动校正按键走线长度，按键检测功能开始工作

### 4.2 自动校正功能

芯片内置自动校正功能，芯片能够根据外部环境的变化，自动调整电容的大小，检测到

按键时停止自动校正，进入按键判决过程，从检测到按键开始，经过大约 30~60 秒，芯片重新进入自动校正状态，意味着检测按键有效的时间为 30~60 秒，按键时间超过这个时间，感应电容计入外部环境电容。

### 4.3 睡眠模式

为了降低芯片的待机功耗，约 80 秒没有检测到按键，芯片进入睡眠省电模式。按键的采样间隔时间变长，VDD 电流减小，芯片功耗降低，睡眠模式下，一旦检测到按键，芯片立即退出睡眠模式，进入正常工作模式。

## 5 外围电路和注意事项

AI32 的外围电路很简单，只需少量电容电阻元件，1.5 是 AI32 的典型应用电路。

### 5.1 内部平衡电容和灵敏度调节电容

C1 电容和 CSEL 电容建议采用精度 10% 的 NPO 材质电容，在 PCB 板 layout 时，请将 C1 电容和 CESL 电容尽量贴近 IC 放置。

### 5.2 灵敏度电容和按键检测 PAD 大小以及介质材料与厚度选择

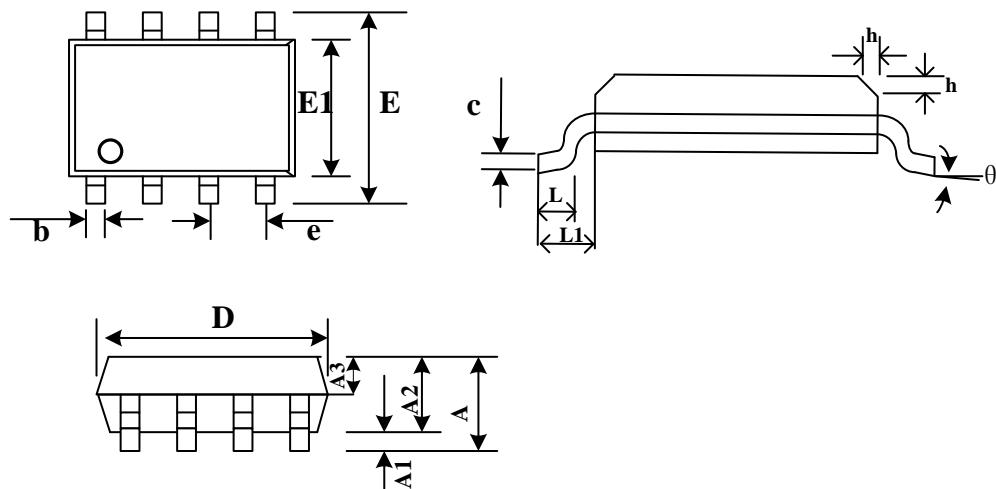
常用的介质有 玻璃、亚克力、塑料、陶瓷等，用户可以根据自己的实际使用情况选择合适的材料及厚度，按照材料的不同和 PCB 板的布局来决定按键 PAD 的大小和电容 CSEL 的值。隔离介质越厚，要求使用的 CSEL 电容越小（增大检测的灵敏度），同时要求适当加大按键检测 PAD 的面积。反之，隔离介质越薄，适当增大 CSEL 电容，增加系统的抗干扰能力，一般建议在 0 和 100pF 之间由小到大地选择合适的电容。

一般情况下，按键检测 PAD 面积可以在 3mm\*3mm~30mm\*30mm 之间，每个感应盘的面积保持相同，以确保灵敏度相同。电容传感器可以是任何形状的导体，建议使用直径大于 10mm 的圆形金属片或边长 10mm 的正方形金属片。常用的感应盘有 PCB 板上的铜箔、平顶圆柱弹簧、金属片和导电橡胶等。

### 5.3 VDD 电源电压注意事项

AI32 测量的是电容的微小变化，要求电源的纹波和噪声要小，要注意避免由电源串入的外界强干扰。尤其是应用于高噪声环境时，必须能有效隔离外部干扰及电压突变，要求电源有较高稳定性，应尽量远离高压大电流的器件区域或者加屏蔽。如果电源文波幅度较大时，建议对电源做特别处理，比如增加滤波或采用 78L05 组成的稳压线路。在某些特定的应用场合，要尽可能的让触摸电路远离某些功能电路，比如收音机，RF 等。

## 6.封装尺寸信息(SOP8L)



Symbol	Dimensions In Millimeters		
	MIN	TYP	MAX
A	---	----	<b>1.75</b>
A1	<b>0.10</b>	----	<b>0.225</b>
A2	<b>1.30</b>	<b>1.40</b>	<b>1.50</b>
A3	<b>0.60</b>	<b>0.65</b>	<b>0.70</b>
b	<b>0.39</b>	---	<b>0.48</b>
b1	<b>0.38</b>	<b>0.41</b>	<b>0.43</b>
c	<b>0.21</b>	---	<b>0.26</b>
c1	<b>0.19</b>	<b>0.20</b>	<b>0.21</b>
D	<b>4.70</b>	<b>4.90</b>	<b>5.10</b>
E	<b>5.80</b>	<b>6.00</b>	<b>6.20</b>
E1	<b>3.70</b>	<b>3.90</b>	<b>4.10</b>
e	<b>1.27BSC</b>		
h	<b>0.25</b>	---	<b>0.5</b>
L	<b>0.5</b>	---	<b>0.8</b>
L1	<b>1.05BSC</b>		
θ	<b>0</b>	---	<b>8°</b>

注: BSC: Basic Spacing between Centers(中心基本距离), IC 引脚之间的宽度。